銅単結晶に対するDMTDAとMBTの腐食抑制の機構

大沢茂樹; 武田 誠; 小桧山守;

(昭和58年9月10日受理)

The Mechanism of Corrosion Inhibition of the DMTDA and MBT for Single Copper

Crystal.

SHIGEKI OHSAWA* MAKOTO TAKEDA* and MAMORU KOBIYAMA*

Abstract — The best corrosion inhibitor for protecting copper surfaces must be tested and selected in various corrosion environments. For these purposes, organic compounds with amino, hydroxy and mercapto groups were subjected to the corrosion test.

The 2, 5-dimercaptothiadiazole (DMTDA) and 2-mercaptobenzothiazole (MBT) were used as the corrosion inhibitors.

In order to study the effect of corrosion inhibition of DMTDA and MBT on corrosion protectivity of the (111), (100) and (110) copper surfaces, DMTDA-Cu and MBT-Cu bonds were formed on the copper single crystal surfaces.

The existence of DMTDA-Cu and MBT-Cu bond structures between copper and reagents was identified by the IR, ATR and ¹H-NMR spectra.

The effect of corrosion inhibition was also examined at pH=7 in NaCl solution with the potentiostatic polarization method and the following results were obtained from cathodic and anodic polarization curves

(1) When corrosion current was measured at pH=7 in NaCl solution, the order of the value of the corrosion current densities, from the smallest to the largest, was (111), (100) and (110) surfaces.

The result showed that corrosion current density increases with decrease of surface density. (2) There was little difference in corrosion protectivity by DMTDA-Cu bond, but large difference in protectivity by MBT-Cu bond amog the (111), (100) and (110) surfaces.

1. 緒 言

銅は優れた耐食性と加工性をもつので広く利用されて いるが,使用環境によっては種々の腐食を起すことが知 られている。これらを抑制するために多くの吸着型腐食 抑制剤が用いられてきた。 吸着皮膜形成型として知られているメルカプタン系イ ンヒビターはよく用いられるが,まだその抑制機構は明 らかにされていない。

腐食抑制剤は銅表面に吸着後,銅イオンと化学結合し 皮膜を形成する。この表面と試薬との結合構造が腐食環 境から金属表面を遮断する結果となり,腐食抵抗となる。 また表面に形成された皮膜は,アノード側,カソード側

*茨城大学工学部金属工学科(日立市中成沢町)

の両極を抑制する。これは形成された皮膜の電気伝導性 が低いことに起因する。本研究ではメルカプタン系イン ヒビターの銅単結晶(111),(100)および(110)の各面 における銅表面と試薬との結合状態をIR,ATRおよ び¹H-NMRスペクトルで検討し,また各面における 分極曲線の違いを検討することにより,単結晶の各面と 試薬の分子構造の原子間距離との対応が腐食抑制におよ ぼす影響について検討し,その機構を解明することを目 的とした。

2. 実験方法

2.1 試 薬

Fig. 1 に示した2 5-ジメルカプト-1.3 4-チア ジアゾール (DMTDA) と, 2-メルカプトベンゾチ アゾール (MBT) を使用した。

試薬は, Aldrich Chemical Companyのものを使用 した。

2.2 標準試料の調整

22.1 精製した0.01mol/ℓの硫酸銅に等mol/ℓの DMTDAエチルアルコール溶液を加え,14時間後^{1),2)} DMTDA-Cuの沈澱物をろ過し,未反応のDMTDA を除去,精製したDMTDA-Cuをデシケーター中で 乾燥させ,標準試料とした。

2.2.2 MBT-Cu試料は,反応時間を5時間^{1),2)}とし,2.2.1と同様に調整した。

2.3 IRスペクトルの測定

DMTDAおよびMBTおよび標準試料のIRスペクトルの測定には、日本分光A-102型赤外線分光光度計によるKBr錠剤法を使用した。

2.4 ¹H-NMRスペクトルの測定

DMTDAおよび**MBT**および標準試料の¹H-NMR スペクトルには, Perkin-Elmar Model, 日立20 B型 核磁気共鳴装置を使用した。

溶媒および基準物質には,DMSO-d₆およびTMS を使用した。

2.5 腐食試験

2.5.1 単結晶の作成

単結晶の作成には,純度99.99%の電気銅を用い,一 方向凝固法により,銅単結晶(20×20×60mm)を作成し た。

その際の炉内真空度は, $2 \sim 6 \times 10^{-5}$ torr. 炉内温度 1200℃において, 速度 8 mm/hr で炉の移動を行なっ た。

2.5.2 面の決定および試験片の作成

単結晶を硝酸水溶液で,化学研磨し,X線背面ラウエ 法により,面を決定した。

なお単結晶は,経線に対して49度,緯線に対して10度 回転し,銅板に固定した。これを放電加工機(EKOM IX, DEL, エコミック株)によって(111)を10× 20mmの大きさに作成した。

(111) 面の作成法と同じ方法で(110),(100) 試験 片を作成した。

これらの試験片は,X線背面ラウ工法によって確認した。また各面における誤差は5度以内であった。

作成した試験片は,エメリー紙で1500番まで研磨後, 電解研磨を行ない,炉中で900℃,3時間の焼鈍を行なった。

試験片は,スポット溶接機により,ステンレス線と溶 接し,研磨面以外をエポキシ系樹脂で被覆した。

被覆処理は、1 N酢酸で活性化後、DMTDA (0.01 mol / ℓ)エチルアルコール溶液(pH5)に14時間^{1),2)} MBT (0.01 mol / ℓ)エチルアルコール溶液(pH4) に5時間^{1),2)} 浸積した。

2.5.3 分極曲線の測定

電解槽に北斗HX-103型を用い, ポテンシオスタッ ト北斗AH-305型参照電極に飽和カロメル電極(S. E. C. 25°C)対極に白金を用いて, アノード測, カソー ド測に, 共に10 mV/min で掃引した。

また,溶存酸素の影響を除くためにピロガロールで精 製したN₂ガスを150ml/minで流した。

3. 結果と考慮

3.1 IRスペクトルと構造

3.1.1 DMTDAおよびDMTDA—Cuの IRスペクトル

DMTDAのIRスペクトルは Sbrana³⁾らおよび Goerdeler⁴⁾らによるチアゾール環の ν ring 吸収帯が, 1500, 1450 および1265 cm⁻¹ に現われる。また Bassignana⁵⁾による ν C=N吸収帯が1620および1388 cm⁻¹に現われTarte⁶⁾による ν N-N吸収帯が1050 お よび 1018 cm⁻¹に現われる。極性基であるメルカプト 基はNyquist⁷⁾⁸⁰らによって確認された ν C-Sおよび δ S-H吸収帯がそれぞれ1000,750,710 cm⁻¹および 940,918 cm⁻¹に現われる。

DMTDAと比較して**DMTDA**-Cu化合物では

940および918 cm⁻¹の δS-H吸収帯が消失してC-S
吸収帯が高波数側にシフトしている。これらの事実は
S-H基のHがCuによって置換され, DMTDA-Cu
の配位化合物を生成したことの確認となる。(図1)



Fig. 1 Infrared absorption spectra of DMTDA and DMTDA-Cu.: DMTDA in KBr disk.: DMTDA-Cu in KBr disk.



Fig. 2 Infrared absorption spectra of MBT and MBT-Cu compounds. ------: MBT in KBr disk.

 3.1.2 MBTおよびMBT-CuのIRスペクトル MBTではLord ら⁹によるチオヘン環およびSbrana ら³によるチアゾール環のvring 吸収帯が1600, 1495, 1430, 1340および1220 cm⁻¹に現われ, vC=C吸収帯 が1690 cm⁻¹に現われる。またNyquistらによって確認 されたるC-S吸収帯が1120および990 cm⁻¹に現われ, Bassignana⁵によって確認されたvC=N吸収帯が1050 cm⁻¹に現われる。vC-S吸収帯は1020, 750および 700 cm⁻¹に現われる。

MBTと比較して、MBT-Cuでは860および840 cm⁻¹に新しい吸収帯が生成している。またνring吸収帯 がすべて低波数側へシフトしていることにより、チアゾー ル環のSがプロトン付加結合をしたと考えられ、新しい 吸収帯は金属とSとの結合によるものと考えられる。上 記の事実から、S-H基のHとCuは置換して、チアゾー ル環のSにプロトンが付加結合したものと考えられる。 (図2)

3.2 ¹H-NMRスペクトル

3.2.1 DMTDAおよびDMTDA—Cuの ¹H—NMRスペクトル

DMTDAの極性基-SHの挙動に着目して、プロト ンの化学シフトを測定した。DMTDAのSHのプロト ンのシグナルは5.73 r に現れる。これと比較してDMT DA-Cuのプロトンは6.70 r に共鳴し、高磁場にシフ トする。これはS-H基のHがCuと置換反応して、チ アゾール環のNに付加結合したためと考えられる。また 2と5位のSH-基は対称性が失なわれて、Cu結合に より隣接基による磁気異方性効果により6.70τに共鳴す る。(図3)





----: MBT in dimethylsulfoxde-d.

3.2.2 MBTおよびMBT—Cuの ¹H—NMRスペクトル

MBTの 6.8τ のシグナルは**SH**の**H**が解離して,チ アゾール環の**N**にプロトン付加結合したためであり, 3.4τ 近傍のシグナルはベンゼン環のプロトンによる共 鳴である。**MBT**-**C**uの 6.9τ のシグナルはチアゾー ル環の**S**にプロトンが付加結合したために**S**-**H**のシグ ナルが現われたものと考えられる。その結合構造は

の型をとることになる。また4.8近傍のシグナルはベン ゼン環のプロトンの共鳴であり、高磁場へのシフトは、 MBT-Cu生成の確認となる。(図4)

3.3 分極曲線

図5には各面における分極曲線を示す。また図6,7 にはDMTDAおよびMBTに浸漬した分極曲線を示す。



Fig. 5 Polarization curves for copper in aerated 3% NaCl of pH7 at 25%.



Fig. 6 Polarization curves for copper in aerated 3% NaCl of pH7 at 25% after pretreatment (DMTDA).



Fig. 7 Polarization curves for copper in aerated 3% NaCl of pH7 at 25% after pretreatment (MBT).

これらの分極曲線の測定により,各インヒビターが, 銅の各面に対し,防食効果をもつと考えられる。これを もとに,腐食電流と防食率の数値を表1に示す。

						-
	Corrosion current (µA cm ²)			Inhibition ratio (%)		
	111	110	100	111	110	100
no inhibitor	2.10	6.05	6.00			
DMTDA	1.20	4.45	2.00	42.9	26.4	66.7
мвт	0.64	5.40	2.70	69.5	10.7	55.0

Table 1 Corrosion current and inhibition ratio.

Inhibition ratio (%) =
$$\frac{A - B}{A} \times 100$$

- A: Corrosion current in no inhibitor
- B: Corrosion current in added inhibitor solution

単結晶の各面では(111),(100),(110)の順に,腐 食電流が大きくなっている。

また,防食率は, DMTDAでは, (100), (111), (110)の順によく, MBTでは, (111), (100), (110)の順によくなっている。

ここで,図10に銅各面における原子間距離を示す。図 11に試薬の原子間距離を示す。3.1,3.2の結果より, DMTDAは



の形で付くと考えられる。この時, Pignedoli および Weathatley¹¹⁾により,(1)の時の結合距離は,2.87Åであ り,(2)の時は5.09 Åである。原子間距離がこれに近いも のがなく防食率も各面で大きな差が生じなかったものと 考える。

MBTでは,同様に3.1,3.2の結果およびBregman による結果では, チアゾール環に

> Ν ものでも表われてくる。 (3)Cu Cu 0 - 0.2 - 0.4 C. (111) .C. (111) POTENTIAL (V vs. SE C.) -06 -0.8 - 1.0 - 1.2 -1.4 -0.1

Fig. 8 Polarization curves for copper in aerated 3% NaCl of pH7 at 25%.

10 CURRENT DENSITY (µA cm⁻²)



Fig. 9 Polarization curves for copper in aerated 3% NaCl of pH7 at 25%.

の形で結合すると考えられ、この時の結合距離は、2.49 Åと2.5Åに近い値となる。

このことより、2.5 Åの値を多くもつ面の順に防食率 がよくなっている。DMTDAとMBTとを比較すると, **MBT**の方が高い。

次に図8に(111)単結晶と(111)双結晶の分極曲 線を示す。双結晶では、一0.6V付近で、電流が流れま た下降している。これは,図9で示す抑制剤で処理した

100

同じ(111)であっても,粒界があるとこのような変化を示すことから,従来,行なわれた分極曲線での-0.4

∨~−0.8**∨**近傍での山は,これらの粒界の影響による ものと考察される。



Fig. 10 Structures of Copper Single Crystal.



Fig. 11 Structures of inhibitors.

4. 結 論

(111),(100)および(110) 銅表面の防食に及ぼす
DMTDAとMBTの腐食抑制効果を研究するために、
DMTDA-CuとMBT-Cu結合が銅単結晶表面に
つくられた。

銅と試薬間のDMTDA-CuとBMT-Cu結合構 造の存在がIR, ATRおよび¹H-NMRにより決め られた。

防食効果はまた定電位法によってpH7のNaCl溶 液中で調べられ,次のような結果が定電位および陽極分 極曲線から得られた。

- (1) pH 7 の NaCl 溶液中で腐食電流を調べた時, 腐食電流密度の小さいものから大きいものへの順序 は(111),(100),(110)表面の順であった。この 結果は腐食電流密度が面密度の減少とともに増加す ることを示している。
- (2) (111), (100), (110) 表面の間ではDMTDA-Cu結合による防食性にはぼとんど差がないが MBT-Cu防食性には大きな差がある。

- (2) T. Notoya, Boshoku Gijitsu, 27, 661 (1978).
- (3) L. Goerdeler, J. Ohn, O. Tegtmeyer, Chem. Ber 89, 1534 (1956).
- (4) G. Sbrana, M. Ginanneschi, Spectrochim. Acta, 21, 605, 1543 (1965).
- (5) M. Bassignana, et al. Spectrochim. Acta, 21, 605 (1965).
- (6) P. Tarte, Bull. Soc. Chim., Balges., 63, 525 (1954).
- (7) R.A. Nyquist, W.J. Potts, Spectrochim. Acta, 15, 514 (1957).
- (8) R.A. Nyquist, W.J. Potts, Spectrochim. Acta, 17, 679 (1961).
- (9) C. Lord, F.A. Miller, J. Chim. France, 23, 287 (1965).
- (10) A. Pignedoli, G. Peynonel, Gazz. Chim. Italy, 92, 745 (1962)
- (11) P.J. Weathatley, J. Chem. Soc., 4379 (1961).
- (12) J.I. Bregman, "Corrossion Inhibitors" Macmillar Campany (1963).
- (13) Y. Tashputov. Z.V. Zvonkava, G.S. Zhdanev, 57, /kristallografiya 12/23.

References

 L.L. Rodeny, "National Assosiation of Corrossion Engineers" John Wiley & Sons Inc., (1978).